

Tuotteen Kuvaus:
Pik tiedot

Lähtöisin	Guang dong, Kiina (Manner)	Tuotenimi	O-Johtavat
Pohjamateriaalia	FR-4, alumiini	Kuparin paksuus	0.5oz-5oz
Min. Reiän koko	0.2mm	Min. Viivan leveys	0.2mm
Pinnan viimeistely sovelletaan	upotus kulta, OSP, lyijytön HASL	Hallituksen paksuus	0.2mm
todistukset	led, matkapuhelin, ilmastointilaitteet, pesukoneet	merkki	Teollisuuden ohjauspiiri
paino	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Mallinumero	0,01 kg -5 kg	MOQ	10kpl
väri-	Power Bank PCB-kokoonpano pcha valmistaja	Min. Riviväli	0.2mm
mallityyppi	sininen, punainen, vihreä, black.yellow	hinta	\$ 0,1- \$ 10
	asiakkaan vaatimus	koko	0.01m3-10m3

Pakkaus & Toimitus

Pakkaustiedot	16 vuotta ammatillinen OEM PCB hallituksen valmistaja
Toimitustiedot	7-12 päivää

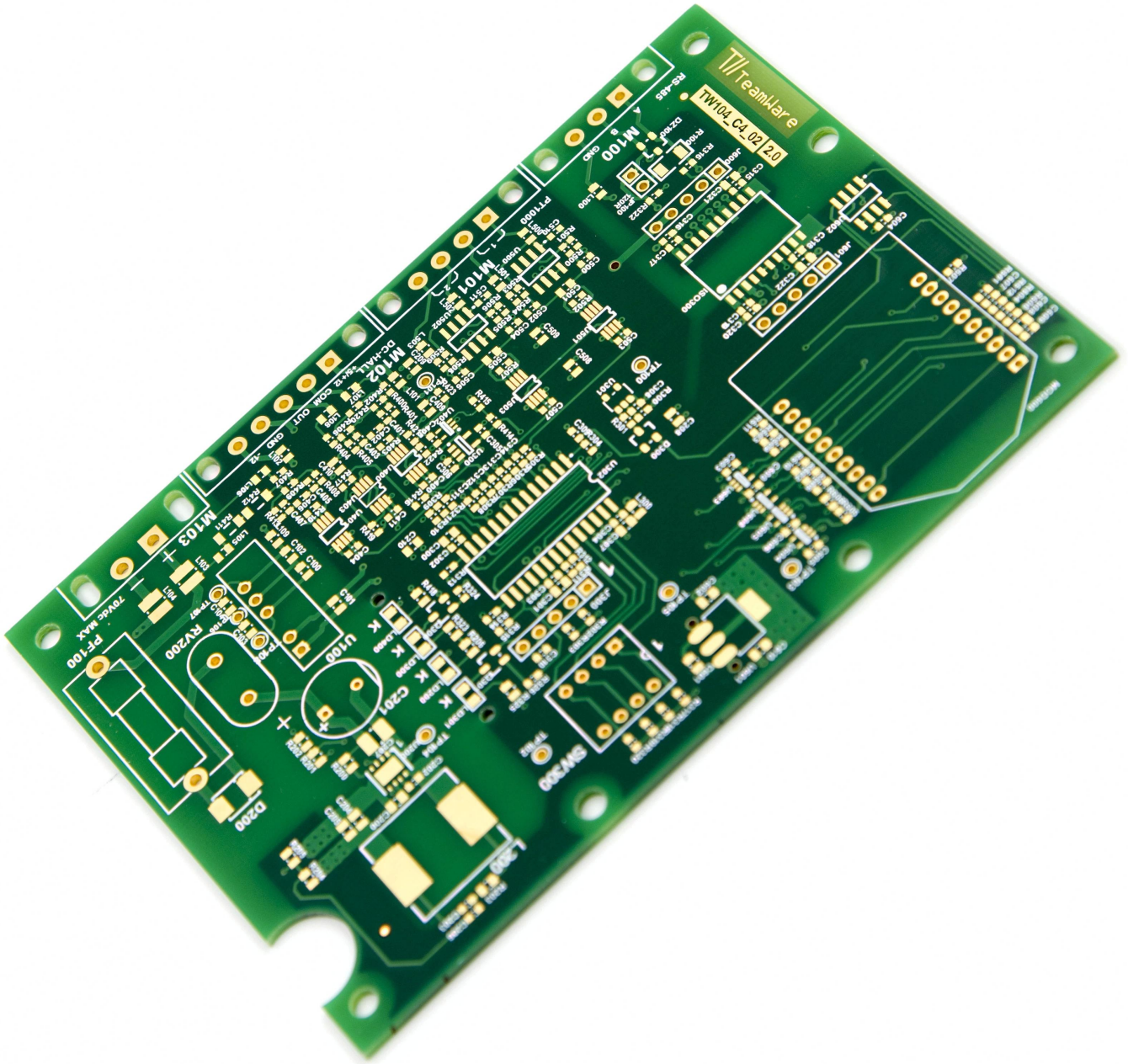
Tuotteen Kuvaus

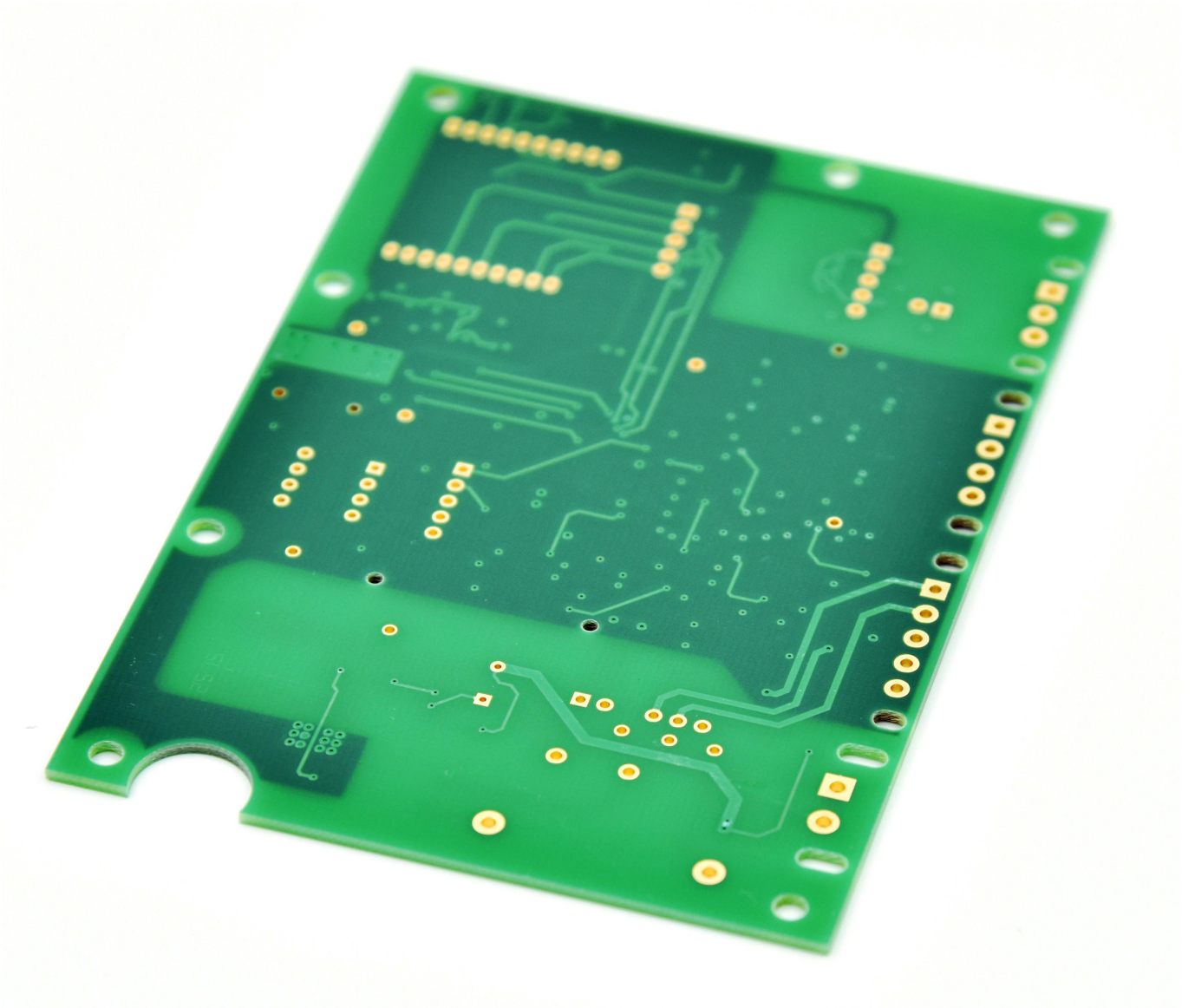
16 vuoden ammattimainen OEM-piirilevyjen valmistus

erä	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	tilavuus	Näyte	tilavuus	Näyte	tilavuus	Näyte
Kerroslaskenta	32	42	38	44	42	48
Minilähetys / tila (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Minin porausreikä halkaisija (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Kuvasuhde PTH: stä	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Mikä tahansa kerroksen yhteenliittäminen	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Levyn täyttö	J00	-	J00	-	J00	-
Min. ydinpaksuus (ei sisällä kuparia) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laserporan halkaisija (µm)	75	65	65	50	50	40
Via haudattu reikä / pinottu kautta	J00	-	J00	-	J00	-
materiaali	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper jne.					
Sulautettu kondensaattori PCB	J00	-	J00	-	J00	-

Pintaprosessi

Lyijytön HASL, ENIG, OSP, Immersion hopea, Immersio-tina, Flash kulta, kultainen sormisuojaus, selektiivinen kova kullattu pinnoitus, Peitettävä juotosmassiini, Carbon muste





[oem pcb board Painettu](#)